

Hai sempre rinunciato ad offrire la CONNETTIVITA' 3G per ragioni di costo?



MAKE it
POSSIBLE



[Chiedici un Preventivo!](#)

CONSYSTEM rafforza la sua presenza sul mercato dei terminali wireless dedicati al mondo embedded grazie all'accordo con **HUAWEI**, azienda leader per la fornitura globale di soluzioni ICT. L'offerta prevede una gamma completa di moduli a livello industriale con tecnologie 2G, 3G e 4G per applicazioni M2M, Automotive ed Embedded Computing.

Huawei inoltre offre:

- Compatibilità H/W e firmware tra piattaforme tecnologiche: HSDPA, HSPA, LTE
- Range esteso di temperatura
- PCM voice
- Embedded TCP stack (incluso UDP)
- Driver per Windows, WinCE, WEC7, Linux
- Supporto CDC-ECM

Il raggiungimento di una posizione di leadership sul territorio italiano nel mercato M2M è l'obiettivo comune del rapporto di partnership sinergico instauratosi tra **CONSYSTEM** e **HUAWEI** che si basa sulle competenze tecniche specifiche e di presenza sul mercato locale della prima e gli investimenti a lungo termine aperti a collaborazioni strategiche con gli operatori e i system integrators della seconda.

I [moduli Huawei](#) mantengono la compatibilità pin-to-pin all'interno di ogni singola famiglia di prodotti rendendo così flessibile la migrazione da una tecnologia all'altra ed inoltre, attraverso le funzioni firmware avanzate, quali Text-to Speech, DTMF Decoder, FOTA, ed i protocolli integrati, permettono una riduzione significativa del costo della BOM e mettono a disposizione degli OEM e dei system integrators gli strumenti necessari per offrire servizi a valore aggiunto.

Per richiedere documentazione tecnica, disponibilità, campioni o ulteriori informazioni sui prodotti commercializzati, scrivete a support@consystem.it

Consystem Srl - www.consystem.it - tel. 02-4241471- support@consystem.it

Se desidera cancellarsi dall'invio della NewsLetter, inserisca il Suo indirizzo e-mail all'interno del messaggio che vorrà cortesemente inviare a support@consystem.it